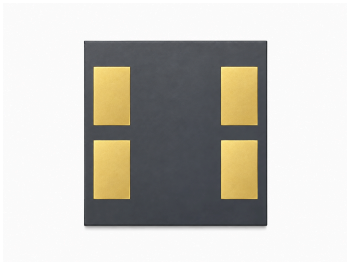


2 × 20 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 20 / 20 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.165 / 0.165 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.33 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.



Características eléctricas · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Número de resistencias	-	-	-	-	2	-
Número de terminales	-	-	-	-	4	-
Resistencia	-	-	20 / 20	-	-	Ω
Tolerancia de resistencia	-	-	±5	-	-	%
Corriente de funcionamiento lineal	-	-	0.165 / 0.165	-	-	A

Valores límite

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Corriente máxima admisible	-	-	-	0.33	A

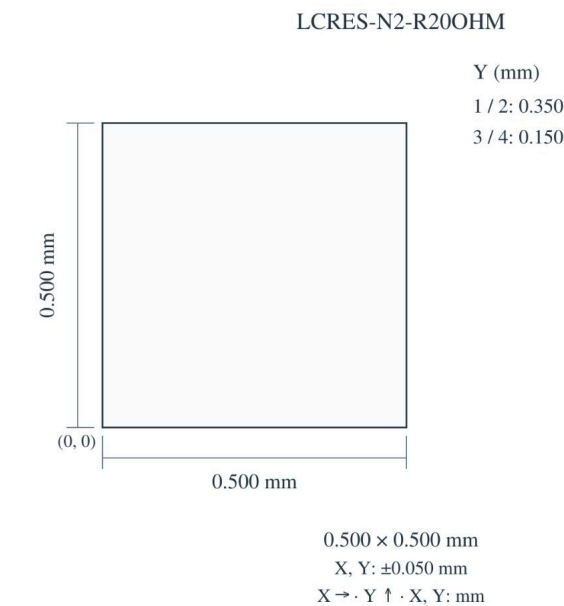
Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	125	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die en planta	0.5 × 0.5	mm

Plano dimensional mecánico



Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	Función	Notas
1, 2	IN1/OUT1	Entrada/salida recíproca	1
3, 4	IN2/OUT2	Entrada/salida recíproca	2
Cara posterior del chip	GND	Masa	RF / DC GND

Registro de la publicación actual · 1.1 · 2026-10-23. Actualización de las tablas de especificaciones. Sustituye a la revisión 1.0.

Integración del chip y secuencia de polarización

La cara posterior del chip requiere una conexión a tierra fiable.

Alcance de la referencia mecánica

Guía dimensional en mm basada en la documentación de origen. Información parcial; no constituye un plano completo de fabricación o de unión por hilos.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.